



“회원사의 성공을 위해 함께 노력하겠습니다”

# 평택산업단지관리공단

Pyeongtaek Industrial Complex Management

수신자 (수신처 참조)

(참조)

## 제 목 「차세대 반도체 패키징 장비·재료 산업전」참가기업 모집 안내

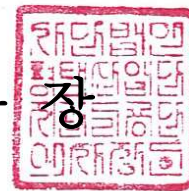
1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 경기도에서 반도체산업 육성을 위해 「2023 차세대 반도체 패키징 장비·재료 산업전」을 아래와 같이 개최할 예정입니다. 우리 회원사에서도 산업전 참가를 통해 보유 기술 홍보 및 비즈니스 네트워크 구축을 할 수 있는 계기가 될 수 있도록 많은 관심 부탁드립니다.

### □ 행사개요

- 가. 행 사 명 : 2023 차세대 반도체 패키징 장비·재료 산업전
- 나. 기 간 : 2023. 8. 30.(수) ~ 9. 1.(금) (3일간)
- 다. 장 소 : 수원컨벤션센터 전시홀(7,877㎡), 컨퍼런스홀 등
- 라. 규 모 : 120개사 450부스 (계획)
- 마. 주최/주관 : 경기도, 수원시 (공동주최) / 수원컨벤션센터 등
- 바. 전시품목 : 반도체 패키징(후공정) 장비 및 소재 등 (붙임 참조)
- 사. 제공혜택 : 지자체 공동관 참여 시 약 50% 지원 (부스 당 150만원 부담)
- 아. 문 의 처 : 평택시 미래첨단산업과 최병규 주무관 (031-8024-3424)

붙임 1. 행사 브로슈어 1부. 끝.

## 평택산업단지관리공단 이 사 장



수신처 반도체 관련 106개 업체

담당 이 성 제	과 장 양 승 석	국 장 이 석 암	전 무 오 영 환
협조자			
시행	총무부 - 472 (2023. 7. 20.)	접수	- ( . . . )
우 17746	평택시 산단로52번길 9-6	/	www.picm.or.kr
전화번호(031)611-9111	팩스번호(031)611-9110	/	picm@picm.or.kr /